



平成 26 年 8 月 23 日

各 位

会 社 名	株式会社村田製作所
代表者名	代表取締役社長 村田 恒夫 (コード:6981、東証第1部)
問合せ先	広報室長 野村 佳弘 (TEL. 075-955-6786)

米国 Peregrine Semiconductor Corp.の買収手続開始の合意について

当社の子会社である Murata Electronics North America, Inc. (本社：米国 ジョージア州スマーナ、以下「MEA」) は、Peregrine Semiconductor Corp. (本社：米国 カリフォルニア州サンディエゴ、NASDAQ市場上場、以下「Peregrine社」と、MEAがPeregrine社を買収する(以下「本買収」) 手続を開始することについて、平成26年8月22日(現地時間)に合意したことをお知らせします。

記

1. 本買収の目的

Peregrine社は、携帯電話やスマートフォン等の通信機器端末や、無線通信基地局、衛星通信用途向けに、RFスイッチを始めとする半導体RF部品を提供するリーディングカンパニーです。

Peregrine社の独自プロセス技術である「UltraCMOS®」は、高周波特性の良いRF部品を安価に提供することに資する技術であり、同技術を採用したRFスイッチは、当社のRFモジュールにも過去から使用されています。Peregrine社は当社のRFフロントエンドモジュールにおける主要サプライヤーの1社であり、これまでも同社との協業により数多くの製品を世に送り出してまいりました。

今回の買収により、RF部品用の半導体プロセス開発、半導体設計、回路設計、モジュール設計まで一貫した開発体制が確立します。これにより今後、市場要求をより一層的確、かつ迅速に製品開発に反映させることができ、これまで以上に顧客ニーズに適合した最先端製品を、スピード感をもって提供することができます。また、供給の柔軟性、供給力の確保にも大きく貢献できると考えております。

2. 買収の概要

本買収は、当社の完全子会社である MEA により 100%出資の買収用子会社（以下「買収用子会社」）を新規設立し、Peregrine 社と買収用子会社を合併させる手法で行う予定です。また本買収には、Peregrine 社が今後招集する臨時株主総会において、全議決権数の過半数の賛成に基づく承認を必要とします。同承認が得られた後に上記合併を行い、合併後の存続会社は Peregrine 社となります。合併と同時に、買収用子会社の株式が存続会社となる Peregrine 社の株式となり、Peregrine 社は MEA の完全子会社となります。当買収の実行にあたっては、国内外の競争法当局の承認並びに、米国 外国投資委員会(CFIUS)の承認が条件となります。

なお、MEA は Peregrine 社の株式を 1 株当たり 12.5 ドル（総額 471 百万ドル※(当社保有株式分を除くと 465 百万ドル)）で取得する予定です。当該対価は当社グループの手元資金から支払うことを予定しております。

※1 ドル=103 円として換算すると約 490 億円。

3. 今後の日程

両社は平成26年度第3四半期（10-12月期）中を目処に本買収を完了する予定です。

なお、本買収の完了時点で、Peregrine社はNASDAQ市場の上場を廃止することとなります。

4. 業績への影響について

当面の当社の連結業績に与える影響は軽微なものになると考えています。

以 上

【Peregrine 社の会社概要】

商 号：Peregrine Semiconductor Corp.
所 在 地：9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121, USA
設 立 年：1990 年
代 表 者：James S. Cable (CEO, President and Chairman)
資 本 金：33 千ドル (2014 年 6 月 28 日現在)
総 資 産：153 百万ドル (2014 年 6 月 28 日現在)
売 上：202 百万ドル (2013 年 12 月期)
当期純損失：4 百万ドル (2013 年 12 月期)
事 業 内 容：RF 部品の研究開発、生産、販売
従 業 員 数：361 名 (2014 年 6 月 28 日現在)
決 算 期：12 月末
主 な 事 業 所：カリフォルニア州サンディエゴ
U R L：<http://www.psemi.com>

【MEA の会社概要】

商 号：Murata Electronics North America, Inc.
所 在 地：2200 Lake Park Drive, Smyrna, GA 30080-7604, USA.
設 立 年：1965 年
代 表 者：David Kirk (President & CEO)
資 本 金：14 百万ドル
事 業 内 容：当社及び関係会社の製品の販売
株 主 構 成：村田製作所 100%

【株式会社村田製作所の会社概要】

所 在 地：京都府長岡京市東神足 1 丁目 10 番 1 号
代 表 者：代表取締役社長 村田 恒夫
設 立 年 月 日：1950 年 12 月 23 日 (創業 1944 年 10 月)
資 本 金：693 億 76 百万円
従 業 員：7,485 名 (連結 49,020 名) (2014 年 7 月 31 日現在)
生 産 品 目：積層セラミックコンデンサ、セラミックフィルタ、表面波フィルタ、
セラミック発振子、通信モジュール、多層デバイス、EMI 除去フィルタ、
各種センサ、各種コイル、各種電源、サーミスタ 他
売 上：846,716 百万円 (連結/2014 年 3 月期)
当 期 純 利 益：93,191 百万円 (連結/2014 年 3 月期)
関 係 会 社：国内 30 社、海外 70 社